

グローバル カンファレンス —Plug and Play Summit—

参加支援プログラム

募集要項

令和8（2026）年度

起業プラザひょうご



採択社数

2 社

1社最大2名まで

メリット①

3,000人超のグローバルカンファレンス
「Plug and Play Summit」への招待
(Silicon Valley November Summitは1チケット50万円相当)

※渡航費等は自己負担

メリット②

- 英語ピッチデッキ作成・ピッチ支援
- ネットワーキングイベントへの招待・現地アテンド
- 投資家・グローバル企業とのマッチング

1 実施背景・目的

背景

起業プラザひょうごは、兵庫県のスタートアップインキュベーション拠点として、専門家による経営相談・メンタリング、スタートアップコミュニティの形成など、特に創業期支援メニューを展開。今年度は、Plug and Play Japan と連携しグローバル展開支援の強化の一環として、グローバルカンファレンス「Plug and Play Summit」参加支援プログラムを実施する。

本プログラムが提供する3つの価値

01 グローバルネットワーク構築

3,000名超が集うカンファレンスで世界各国の投資家・大手企業・スタートアップとリアルに繋がる。

02 現地でのリサーチ&ブラッシュアップ

現地の起業家・投資家・企業担当者から生の声を聞き、プロダクトやビジネスモデルを磨き上げる。

03 Plug and Play による渡航サポート

ピッチデッキ作成支援・現地アテンド
帰国後のフォローアップなど
海外展開の加速をサポート。

2 Plug and Play および Summitについて

世界最大規模のアクセラレーター兼ベンチャーキャピタル。
シリコンバレーに本社を置き、世界30か国以上でスタートアップ支援を展開。
グローバルコーポレートパートナーシップを通じて大手企業とスタートアップを
繋ぐ独自のプラットフォームを構築。



Plug and Play Summit 概要

開催時期 場所

シリコンバレー（11月3-5日）
- Silicon Valley November Summit 2026

シンガポール（10~11月予定）
- Plug and Play APAC Summit

開催規模

シリコンバレー：約3,000名

シンガポール：約800名

Summit参加メリット

- 英語ピッチデッキ作成・ピッチ支援
- ネットワーキングイベントへの招待・現地アテンド
- 投資家・グローバル企業とのマッチング



3 本プログラムの特徴・参加して得られること

本プログラムの特徴

世界最大規模のアクセラレーター兼ベンチャーキャピタルである Plug and Play が主催する大規模カンファレンス・イベントへの参加（シリコンバレーまたはシンガポール）を通して、最新のグローバルトレンドを理解し、海外事業展開の促進に繋がる新たなネットワーク構築をサポートします。

世界中のスタートアップや投資家・大手企業とのネットワークを構築し、グローバルで通用する事業とは何か、その手応えを肌で感じながら、自社のプロダクトやビジネスモデルを次のフェーズへと進化させる機会です。

すでに国内での一定の成果を超え、次なる市場へ挑もうとしているスタートアップにとって、確かな一歩を踏み出すための実践型プログラムとなっています。

参加して得られること

A トップレベルの関係者が一同に集うグローバルイベントにて投資家やポテンシャルパートナー等のネットワークを構築することができる

B 同じ立場である現地起業家や海外から来ている起業家からの熱量を体感し、海外展開に向けて積極的にアクションを起こしていく

基本条件（すべてを満たすこと）

本プログラム開始までに兵庫県内に活動拠点（本支店・営業所・コワーキング施設等）を置き、かつ5年以上にわたり事業を営み続ける意思を有する事業者

かつ、以下のいずれかに該当する新たな海外展開（2026年4月1日以降に事業着手するもの）

① 新たな国への進出

これまで進出実績のない国・地域への新規展開

② 新たなプロダクト・サービスでの実証

海外向けに新開発した製品・サービスの現地実証

③ 新たなマーケットの開拓

既存プロダクトで未開拓の市場セグメントへ参入

④ 新たなビジネスモデルの構築

海外向けに事業モデルを刷新・再設計して展開

⑤ 新たなサプライチェーンへの参入

既存の調達・製造・流通網を超えた海外新規供給網への参入

対象事業者

以下のいずれにもあてはまること。

- ・ 革新的なビジネス手法を用いて経済成長を牽引し、社会課題解決に取り組む事業
- ・ ベンチャーキャピタル等の投資家から資金調達をした実績または計画を有するなど急成長を目指す事業

応募条件

製品・サービスを開発・事業化しているスタートアップ

プロトタイプ以上の開発フェーズにあること
(研究開発型はチーム結成済みであれば可)

海外展開を実施中・計画中、
または中長期的に海外展開を予定していること

創業者または事業責任者など、
意思決定ができるメンバーが参加できること

本プログラム開始時点で、
兵庫県内に拠点を有すること（または開始前に設立予定）

選考基準（3つの観点から評価）

01

プロダクト

競争力の高いプロダクト／グローバル共通課題の解決
PoC・事業提携実績／独自性と市場適合性

02

チーム

グローバル人材・組織体制の有無
英語力・海外ビジネス経験・海外戦略の明確性

03

コミットメント

プログラムへの高いコミットメント
社内理解・担当者アサイン可否と工数確保

各項目を1～5段階で評価する。

Summit参加チケットの提供

通常 約50万円 * / 人 (1社最大2名まで) → Plug and Play が全額負担

01

シリコンバレー本社サミットまたはAPACサミット (シンガポール) <10~11月予定> への参加チケットを Plug and Play が提供。
3,000名超が集うグローバルカンファレンスで、世界中の投資家・大手企業・スタートアップとリアルに繋がります。

* シリコンバレー本社サミットの料率

伴走支援 (Plug and Play)

渡航計画策定 / ピッチ資料最新化 / アタックリスト作成 / 面談調整

02

- ①海外渡航計画の整理・ブラッシュアップ、ピッチ資料の最新化・英語ピッチ練習サポート
- ②One Pager作成、アポイント獲得Tipsやメール文面サポート、
国内外アタックリスト作成・面談調整・マッチング支援を提供します。

※ 渡航先はシリコンバレー・シンガポールのいずれかを採択後に協議のうえ決定します。

採択社数

2 社

サミット参加チケットは無料提供（招待）
1社最大2名まで

自己負担となるもの

航空券・空港使用料等の渡航費

現地宿泊費

食事・現地交通費などの生活費

一次審査

書面審査

応募フォーム（Googleフォーム） + ピッチ資料で審査

プロダクト・チーム・コミットメントの3観点を各1～5段階で評価。審査結果はメールにてご連絡します。



二次審査

オンライン面談

英語でのピッチ（5～10分） + 質疑応答

書類審査通過者を対象に、Plug and Play メンバーを交えたオンライン面談を実施。
英語でのピッチ（10分）と質疑応答により最終採択企業を決定します。

9 実施スケジュール（令和8年度）

日程	内容
6月10日	応募開始
7月10日	応募締切（18:00）
7月中旬から下旬	書類審査・面談審査（選考期間）
8月上旬	審査結果発表（採択企業へ通知）
8～10月	採択後オリエンテーション・渡航準備・ピッチ準備支援
10～11月頃	本社サミット（シリコンバレー） または APACサミット（シンガポール） 参加
渡航後	振り返りセッション・起業プラザひょうごによるフォローアップ支援

10 応募方法・お問い合わせ

STEP 1

書類を準備する

- ① 参加申し込み
Googleフォーム (<https://forms.gle/r4GBqQ8VFh2c9ZJ86>) に入力・送信
または、参加申込書（別紙のWORDファイル参照）に記入。
- ② ピッチデックの作成（英語推奨）



STEP 2

参加申込書およびピッチデックをメールで提出する

件名：【PnP Summit 応募】社名

提出先：kigyoplaza-hyogo@communitylink.jp

※Googleフォーム (<https://forms.gle/r4GBqQ8VFh2c9ZJ86>) に入力・送信された方は、参加申込書の提出は不要です。
ピッチデックのみメールでご提出ください。

お問い合わせ

起業プラザひょうご（担当：岡）

E-mail :
kigyoplaza-hyogo@communitylink.jp

<応募締切>

2026年 7月10日（金）
18:00 まで